

UDC 669.782
H 26



中华人民共和国国家标准

GB/T 14142—93

硅外延层晶体完整性检验方法 腐蚀法

Test method for crystallographic perfection of epitaxial layers in silicon by etching techniques

1993-02-06发布

1993-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

硅外延层晶体完整性检验方法 腐 蚀 法

GB/T 14142—93

Test method for crystallographic perfection of epitaxial layers
in silicon by etching techniques

1 主题内容与适用范围

本标准规定了用化学腐蚀显示，并用金相显微镜检验硅外延层晶体缺陷的方法。本标准适用于硅外延层中堆垛层错和位错密度测量。硅外延层厚度应大于 $2\mu\text{m}$ ，测量范围为 $0\sim 10\ 000\text{cm}^{-2}$ 。

2 方法提要

用铬酸、氢氟酸混合液腐蚀试样，硅外延层晶体缺陷被优先腐蚀。用显微镜观察试样腐蚀表面，可观察到缺陷特征并对缺陷计数。

3 试剂

- 3.1 三氧化铬，纯度大于98%。
- 3.2 氢氟酸($\rho 1.15\text{g/mL}$)。
- 3.3 水，电阻率不小于 $5\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$ (25°C)。
- 3.4 铬酸溶液A，称取50g三氧化铬溶于水中，稀释到100mL。
- 3.5 铬酸溶液B，称取75g三氧化铬溶于水中，稀释到1 000mL。
- 3.6 sirtl 腐蚀液，氢氟酸：铬酸溶液A=1:1(体积比)混合液。
- 3.7 schimmel 腐蚀液，氢氟酸：铬酸溶液B=2:1(体积比)混合液。
- 3.8 薄层腐蚀液，氢氟酸：铬酸溶液B：水=4:2:3(体积比)混合液。

4 测量仪器

- 4.1 金相显微镜：带有刻度的x-y载物台，读数分辨率0.1mm。物镜 $10\sim 40\times$ ，目镜 $10\sim 12.5\times$ 。
- 4.2 耐氢氟酸的氟塑料、聚乙烯或聚丙烯烧杯、滴管和镊子。

5 试验样品

- 5.1 抽样方案及试样数量由供需双方商定。

6 检验步骤

- 6.1 显微镜视场面积的选择：

- 6.1.1 检测层错密度时选用显微镜视场面积 $1\sim 2.5\text{mm}^2$ ，放大倍数大于 $80\times$ ，标尺的最小刻度